# F-Praktikum (Phasendiagramme): Differentialthermoanalyse von $Tb_{0.5}Gd_{0.5}ScO_3$ und $Dy_{0.5}Tb_{0.5}ScO_3$ im Bereich zwischen 300 K und 2500 K

Ch. Egerland<sup>1,\*</sup>, M. Pfeifer<sup>1,†</sup>

<sup>1</sup> Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Physik (Versuchsort: Leibniz-Institut für Kristallzüchtung) (Versuchsdatum: 05.09.2017)

Mischkristalle aus Skandat (ScO<sub>3</sub>) und einem seltenen Erdelement (RE), auch REScO<sub>3</sub> bzw. RE-Skandate, finden heutzutage häufig Anwendung bei der Herstellung dünner Perowskit-Filme. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass REScO<sub>3</sub> Gitterparameter im Bereich von 3.95 Å bis 4.02 Å aufweisen. Untersucht wird das Temperaturverhalten der Mischkristalle TbGdScO<sub>3</sub> und DyTbScO<sub>3</sub> mittels Differentialthermoanalyse zur näherungsweisen Bestimmung der Schmelzwärmen ( $\Delta Q_S = 20~\%$ ) sowie Schmelztemperaturen ( $\Delta T_S = 20~\mathrm{K}$ ). Die genannten Verbindungen werden anschließend in die Systematik der Mischbarkeit von Phasen eingeordnet (XXXXXXXX ES HANDELT SICH UM ... SYSTEM). Basierend auf Referenzdaten zu GdScO<sub>3</sub> und DyScO<sub>3</sub> aus [1] werden die Schmelzwärmen und -temperaturen dieser reinen RE-Skandate mit denen der hier untersuchten Materialien verglichen.

#### I. THEORIE

## I.1. Struktur und Eigenschaften von REScO<sub>3</sub>

Skandate spielen in der Forschung wegen ihrer speziellen Kristallstruktur und aufgrund der Anpassbarkeit bestimmter Gittereigenschaften, wie z.B. der Gitterparameter, eine entscheidene Rolle. REScO<sub>3</sub> mit RE=Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, sowie NdSmScO<sub>3</sub> und SmGdScO<sub>3</sub> wurden bereits untersucht [1]. Dabei fällt der Gitterparameter des Mischkristalls mit steigender Ordnungszahl des RE-Elements näherungsweise in 0.01 Å-Schritten. [1]

Jedoch sind nicht alle seltenen Erden als Bestandteil von RE-Skandaten geeignet (PmScO $_3$  radioaktiv, EuScO $_3$  instabil bei Kontakt mit Si). Weiterhin kristallisieren nicht alle RE-Skandate in der Perowskit-Struktur. Nach [7] kann jedoch davon ausgegangen werden, dass solche REScO $_3$  mit RE =  $_{57}$ Pr bis  $_{67}$ Ho isomorph sind. Im Gegensatz zur idealerweise kubischen Perowskitstruktur, besitzen diese eine orthorhombische Kristallstruktur.

Um die als Kristallbestandteil ungeeigneten Lanthanoide zu ersetzen, werden auf Grundlage der Vergardschen Regel Mischkristalle aus jeweils benachbarten RE-Skandaten gezüchtet so z.B.  $\mathrm{Sm}_x\mathrm{Gd}_{1-x}\mathrm{ScO}_3$  für  $\mathrm{EuScO}_3$  oder  $\mathrm{Nd}_x\mathrm{Sm}_{1-x}\mathrm{ScO}_3$  für  $\mathrm{PmScO}_3$  [1]. Werden Mischkristalle gezüchtet, die neben  $\mathrm{ScO}_3$  zwei direkt benachbarte seltene Erdelemente enthalten (\*REYRESCO3, wobei |x-y|=2) ist eine gezieltere Feinabstimmung gewünschter Film-Eigenschaften (z.B. Anpassung Gitterparameter in der Größenordnung von 0.002 Å statt 0.01 Å mit reinen RE-Skandaten) möglich. Dazu werden in diesem Versuch die Verbindungen  $\mathrm{Tb}_{0.5}\mathrm{Gd}_{0.5}\mathrm{ScO}_3$  und  $\mathrm{Dy}_{0.5}\mathrm{Tb}_{0.5}\mathrm{ScO}_3$  mittels Differentialthermoanalyse untersucht.

### I.2. Differentialthermoanalyse (DTA)

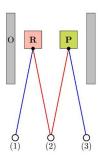


Abbildung 1. Prinzip der Differentialthermoanalyse.  ${\bf R}$  - Referenz,  ${\bf P}$  - Probe,  ${\bf O}$  - Ofen. Aus [2]

Die DTA ist ein thermisches Untersuchungsverfahren zur Materialanalyse. Dabei befindet sich innerhalb eines evakuierten Ofens ein hochtemperaturbeständiger Tiegelhalter mit zwei symmetrischen Schmelztiegeln: ein Probentiegel und ein leerer (oder mit einer inerten Substanz gefüllten) Referenztiegel. An jedem Probentiegel ist, wie in Abb. X zu erkennen, jeweils ein Thermoelement befestigt. Wird der Ofen geheizt, entsteht aufgrund des Seebeck-Effektes eine zur Temperatur proportionale Spannung zwischen den Drahtenden.

Findet im Probentiegel nun ein Phasenübergang statt, der Umwandlungswärme benötigt (1. Art), so steigt die Temperatur dort langsamer an als am Referenztiegel. Durch Reihenschaltung beider Thermoelemente kann diese Differenzspannung/-temperatur (Größenordnung 20  $\mu V)$  direkt gemessen werden. Nimmt man zusätzlich die absolute Temperatur am Referenztiegel auf, können materialspezifische Eigenschaften der Probensubstanz, wie Schmeltemperatur und -wärme (Peakfläche) bestimmt werden.

<sup>\*</sup> Email: egerlanc@physik.hu-berlin.de

<sup>†</sup> Email: max.pfeifer@physik.hu-berlin.de

#### II. EXPERIMENT

Die Messung wird im Institut für Kristallzüchtung mit der DTA-Messaparatur STA 429 von der Firma NETZSCH durchgeführt. Die Steuerungssoftware Measurement Program STA 409 CD (Netzsch) übernimmt neben dem Evakuieren des Ofens das zeitlineare Heizen (Heizrate 15 K/min) und die Aufnahme der zeitabhängigen Differenzthermospannung. Damit keine Oxidation der Proben stattfindet, finden alle Messungen unter He-Atmosphäre statt. Die Schmelztiegel bestehen aufgrund der hohen Temperaturbeständigkeit aus reinem Wolfram. Das Thermoelement setzt sich aus Wolfram und Rhenium (Schmelzpunkte 3.422 °C und 3.186 °C) zusammen. Untersucht werden 62,85 mg Dy<sub>0.5</sub>Tb<sub>0.5</sub>ScO<sub>3</sub> und 72,75 mg Tb<sub>0.5</sub>Gd<sub>0.5</sub>ScO<sub>3</sub>, wobei die Differenzspannung jeweils einmal im Temperaturbereich zwischen 24°C und 2050 °C und ein weiteres mal im Bereich zwischen 500 °C und 2050 °C gemessen wird. Eine weitere DTA mit Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, dessen Schmelzpunkt bekannt ist, gewährleistet die Kalibrierung der gemessenen Temperatur.

### III. DATEN UND ANALYSE

Mithilfe der Analysesoftware Proteus Thermal Analysis lässt sich die auf die jeweilige Probenmasse normierte, temperaturabhängige Differenzspannung in Abhängigkeit von der Temperatur darstellen. Außerdem wird die Schmelzwärme (Peakfläche) und der Schmelzpunkt durch die Onset-Temperatur (Schnittpunkt Wendetangente mit Basislinie) [2] berechnet. Die temperaturabhängigen DTA-Messkurven für  $\mathrm{Dy}_{0.5}\mathrm{Tb}_{0.5}\mathrm{ScO}_3$ ,  $\mathrm{Tb}_{0.5}\mathrm{Gd}_{0.5}\mathrm{ScO}_3$  und  $\mathrm{Al}_2\mathrm{O}_3$  sind in Abb. X dargestellt.

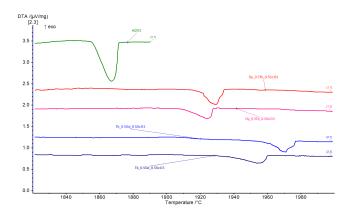


Abbildung 2. DTA von  $Al_2O_3$  (grün),  $Dy_{0.5}Tb_{0.5}ScO_3$  (rot) und  $Tb_{0.5}Gd_{0.5}ScO_3$  (blau)

Da pro Substanz nur zwei Messwerte für Schmelzpunkt und -wärme vorliegen, werden die Unsicherheiten mit  $\Delta T_S = 20$  K und  $\Delta Q_S = 0.2 * Q_S$  abgeschätzt.

Für TbGdScO<sub>3</sub> ergeben sich folgende Werte:

$$T_S = (2149 \pm 20)$$
 °C  
 $Q_S = (36 \pm 7) \text{ kJ/mol}$ 

Für  $DyTbScO_3$  finden wir:

$$T_S = (2114 \pm 20)$$
 °C  
 $Q_S = (40 \pm 8)$  kJ/mol

## IV. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Es wurde das Lumineszenzspektrum einer InGaP/GaAs-Photodiode untersucht. Die charakteristische Temperaturabhängigkeit der Bandlücke, sowie der Peakintensitäten und integrierten Peakintensitäten konnte bestätigt werden. Mittels Vergleich des theoretischen und experimentellen Temperaturverhaltens der Bandlücke wurde eine Aussage über die Zusammensetzung des  $Ga_xIn_{1-x}P$  getroffen (x > 0.51). Die auf die Lumineszenz bezogene ermittelte Aktivierungsenergie von InGaP liegt im erwarteten Bereich. Unreinheiten in der Kristallstruktur wurden während der gesamten Betrachtung quantitativ vernachlässigt. Diese würden zur Bildung von Zwischenniveaus in der Bandlücke führen. Die Absorptionskante würde dadurch, je nach Dotierung, nach oben oder unten verschoben werden, was zu einer systematischen Abweichung der Bandlücke führen würde.

- [1] R. Uecker, D. Klimm, R. Bertram, M. Bernhagen, I. Schulze-Jonack, M. Brützam et al., Acta Physica Polonica A, Vol. 124 [2013]
- [2] Versuchsbeschreibung F-Praktikumsversuch "Phasendiagramme", Dr. D. Klimm, Leibniz-Institut für Kristallzüchtung [2016]
- [3] Crnogorac, H. Wilke, Measurement of physical properties of DyScO3 melt, Vol. 44, I 6 [2009]
- [4] B. Velickov, V. Kahlenberg, R. Bertram, M. Bernhagen, Z. Kristallogr. 222, p 466-473 [2007]
- [5] Zhang, P.H., Chang, R.Z., Wei, Z. et al., Int J Thermophys 7: 811. [1986]
- [6] Dale L. Perry, Sidney L. Phillips, Inorganic Compounds, CRC Press, p 10 [1995]
- [7] V.M. Goldschmidt, Naturwissenschaften 14, 477 [1926]